



ネットコン ジャパン 2018 出展のご案内

この度弊社は、国内外の幅広いお客様へ戦略モデルハンドラを紹介させて頂くために、『ネットコンジャパン2018』内『電子部品・材料EXPO』に出展いたします。

弊社ブースでは、WLCSPの厳しい品質基準に対応可能な、外観検査・搬送機構を備えたダイソータハンドラ、「4605-HTR」の実機デモをご覧いただくとともに、加速度センサー・ジャイロセンサー等MEMSデバイスのファイナルテスト用に新開発された MEMS ハンドラ ULTRA シリーズの戦略モデルをご紹介します。

また、パワーデバイス測定ノウハウを継承し、かつVIソースメジャーモジュールを取入れたDCテスト 431-TT、ウエハ測定工程における複数チップ同時測定を実現したDCテスト 471-TT もご紹介させていただきます。

ぜひとも弊社ブースにご光臨賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

期：2018年1月17日(水)～19日(金)

会場：東京ビックサイト

東2ホール

ブース小間番号 E17-18



4605-HTR



ULTRA P



ULTRA L

お問い合わせ先

〒207-0023 東京都東大和市上北台 3-391-1

株式会社テセック 営業統括部 小島康裕

Tel : 042-566-2111 Fax : 042-561-3519

E-MAIL: kojima.yasuhiro@tesec.co.jp

URL : <http://www.tesec.co.jp>

